Abstract of **JP 2002107595 (A)**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a lens cell assembly and a mounting method for kinematically mounting a lens on an optical holder. SOLUTION: A lens cell assembly 100 includes a lens 110 having plural isometically arranged mount pads 112 on its outer periphery and a lens cell 130 where plural clamping brackets 150 corresponding to the mount pads are arranged on its inner periphery. The lens cell 130 supports the lens both in the vertical direction and the tangential direction parallel with the optical axis of the lens at a contact with the bracket 150 corresponding to the pad 112 and restricts the movement of the lens. The lens is restricted with six degrees of freedom, where three degrees of freedom exist in the vertical direction and the other three degrees of freedom exist in the tangential direction at the corresponding mount pads.; The lens cell assembly is used for a projection optical system in a semiconductor wafer manufacturing process.

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開2002-107595 (P2002-107595A)

(43)公開日 平成14年4月10日(2002.4.10)

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FI

テーマコート*(参考)

G O 2 B 7/02

HO1L

G 0 2 B

A 2H044

B 5F046

21/027

HO1L 21/30 515 D

審査請求 未請求 請求項の数40

OL

(全12頁)

(21)出願番号

特願2001-237255 (P2001-237255)

(22)出願日

平成13年8月6日 (2001.8.6)

(31)優先権主張番号 09/635697

(32) 優先日

平成12年8月10日 (2000.8.10)

(33)優先権主張国

米国(US)

(71)出願人 000004112

株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

マーク・スピナリ (72)発明者

7/02

アメリカ合衆国 94506 カリフォルニア ダンヴィル, ベンジャミン レー

ン 127

(74)代理人 100099793

弁理士 川北 喜十郎

Fターム(参考) 2H044 AA15 AA16 AA20 AB11 AB13

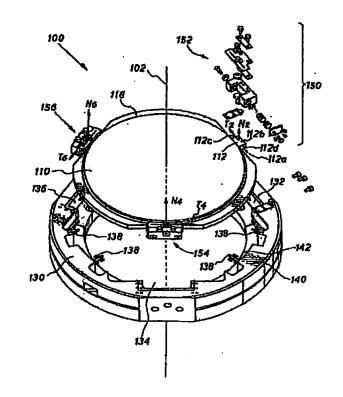
5F046 CB12 CB20

(54) 【発明の名称】光学取付組立体

(57)【要約】

【課題】レンズを光学ホルダに運動学的に取付けるため のレンズセル組立体及び取付方法を提供する。

【解決手段】レンズセル組立体100は、等角配置され た複数の取付パッド112を外周上に有するレンズ11 0 と、取付パッドに対応する複数のクランピングブラケ ット150が内周上に配置されるレンズセル130とを 含む。レンズセル130は、レンズを取付パッド112 と対応するクランピングブラケット150との接点にて レンズの光軸に平行な垂線方向と接線方向との両方にお いて支持しかつ移動を拘束する。レンズは6自由度を有 して拘束され、そのうち3自由度は垂線方向において存 在し、他の3自由度は対応する取付パッドにおける接線 方向において存在する。本発明のレンズセル組立体は半 導体ウェハ製造プロセスにおける投影光学系に用いるこ とができる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光学取付組立体であって、

光軸、外周部、および、前記外周部上にほぼ等角に配置 された複数の取付パッドを有する光学案子と;内周部 と、該内周部上に配置された、前記複数の取付パッドに 対応する複数のクランピングプラケットとを有する光学 ホルダとを含み、光学ホルダが光学案子を、複数の取付 パッドとそれらに対応するクランピングプラケットとの 接点にて支持する光学取付組立体。

【請求項2】 複数のクランピングブラケットの各々 が、

前記対応する取付パッドの第1の側部を光学案子の光軸 に平行な垂線方向において支持する固定拘束要素と:前 記対応する取付パッドの第1の側部に対向する第2の側 部を垂線方向において支持する柔軟な拘束要素とを含む 請求項1に記載の光学取付組立体。

垂線方向の固定拘束要素が、ベアリング 【請求項3】 上で自由に回転可能な半球状パッドであり、半球状パッ ドの平坦面が、対応する取付パッド第1の側部を支持す る請求項2に記載の光学取付組立体。

【 請求項4 】 垂線方向の柔軟な拘束要素が、対応する 取付パッドの第2の側部を第1の側部に対して押し付け るための力を発生する圧縮可能なばねである請求項2に 記載の光学取付組立体。

【請求項5】 複数のクランピングプラケットの各々 が、

対応する取付パッドの第3の側部を、光学素子の該対応 する取付パッド位置における接線方向に支持する固定拘 東要素と:対応する取付パッドの第3の側部に対向する 第4の側部を接線方向に支持する柔軟な拘束要素とを含 30 各々が、対応する接点の、第3の側部に対向する第4の む請求項1に記載の光学取付組立体。

接線方向の固定拘束要素が、ベアリング 【韵求項6】 上で自由に回転可能な半球状パッドであり、半球状パッ ドの平坦面が、対応する取付パッド第3の側部を支持す る 請求項 5 に 配載の 光学取付組立体。

【請求項7】 接線方向の柔軟な拘束要素が、対応する 取付パッドの第4の側部を第3の側部に対して押し付け るための力を発生する圧縮可能なばねである請求項5に 記載の光学取付組立体。

【請求項8】 複数の取付パッドが3つの取付パッドで 40 あり、対応する複数のクランピングブラケットが3つの クランピングブラケットである請求項1に記載の光学取 付組立体。

【請求項9】 請求項1に記載の光学取付組立体により 像が形成された物体。

【銷求項10】 請求項1に記載の光学取付組立体を含 む投影レンズ組立体。

【請求項11】 請求項1に記載の光学取付組立体を含 むフォトリソグラフィシステム。

【請求項12】 光学取付組立体であって、

光軸を有する光学聚子と;光学ホルダであって、光学ホ ルダの周囲にほぼ等角に配置された3つの接点にて光学 楽子を支持する光学ホルダとを含み、

光学索子が光学ホルダにより3つの接点にて6自由度で 拘束され、3自由度が光軸に平行な垂線方向において存 在し、他の3自由度が、対応する3つの接点における光 学ホルダの接線方向において存在する光学取付組立体。

さらに、垂線方向の3つの固定拘束要 【請求項13】 **案であって、各々が、対応する接点の第1の側部を垂線** 10 方向に固定して支持する3つの固定拘束要素と: 垂線方 向の3つの柔軟な拘束要素であって、各々が、対応する 接点の、第1の側部に対向する第2の側部を柔軟に支持 する3つの柔軟な拘束要素とを含み、

垂線方向における3自由度が、垂線方向における、3つ の固定拘束要素と3つの柔軟な拘束要素との組合せから 得られる謝求項12に記載の光学取付組立体。

【 調求項14】 垂線方向の3つの柔軟な拘束要素の各 々が、ベアリング上で自由に回転可能な半球状パッドで あり、半球状パッドの平坦面が、対応する取付パッドの 20 第1の側部を支持する請求項13に記載の光学取付組立 体。

【 調水項15】 垂線方向の3つの柔軟な拘束要素の各 々が、対応する取付パッドの第2の側部を第1の側部に 対して押し付けるための力を発生する圧縮可能なばねで ある請求項13に記載の光学取付組立体。

【鮹求項16】 さらに、接線方向の3つの固定拘束要 **緊であって、各々が、対応する接点の第3の側部を、対** 応する接触の接線方向に固定して支持する3つの固定构 東要素と;接線方向の3つの柔軟な拘束要素であって、 側部を柔軟に支持する3つの柔軟な拘束要素とを含み、 接線方向における3自由度が、接線方向における、3つ の固定拘束要素と3つの柔軟な拘束要素との組合せから 得られる請求項12に記載の光学取付組立体。

【請求項17】 接線方向の3つの固定拘束要素の各々 が、ベアリング上で自由に回転可能な半球状パッドであ り、半球状パッドの平坦面が、対応する取付パッドの第 3の側部を支持する請求項16に記載の光学取付組立 体。

接線方向の3つの柔軟な拘束要素の各 【訥求項18】 々が、対応する取付パッドの第4の側部を第3の側部に 対して押し付けるための力を発生する圧縮可能なばねで ある請求項16に記載の光学取付組立体。

【請求項19】 請求項12に記載の光学取付組立体に より像が形成された物体。

【請求項20】 請求項12に記載の光学取付組立体を 含む投影レンズ組立体。

【請求項21】 請求項12に記載の光学取付組立体を 含むフォトリソグラフィシステム。

50 【請求項22】 光学素子と、光学素子を支持する光学 ホルダとを有する光学取付組立体を製造するための方法 であって、

複数の取付パッドを光学素子の外周部上にほぼ等角に配置して形成するステップと、前記複数の取付パッドを、該複数の取付パッドに対応して光学ホルダの内周部上に分配され且つ光学素子を光学案子上の複数の取付パッドと光学ホルダの前記取付パッドに対応する複数のクランピングブラケットとの接点にて支持するための複数のクランピングブラケットに支持させるステップとを含む方法。

【請求項23】 前記支持ステップが、さらに、 複数の取付パッドの各々の第1の側部を、光学案子の光 軸に平行な垂線方向に固定するように拘束することと; 複数の取付パッドの各々の第1の側部に対向する第2の 側部を柔軟に拘束することとを含む請求項22に記載の 方法。

【 請求項24 】 前記支持ステップが、さらに、 複数の取付パッドの各々の第3の側部を、取付パッドに おける光学素子の接線方向に固定して拘束することと; 複数の取付パッドの第3の側部に対向する第4の側部を 20 柔軟に拘束することとを含む請求項22に記載の方法。

【請求項25】 請求項22の光学取付組立体を製造するための方法に従って像が形成された物体。

【請求項26】 請求項22の光学取付組立体を製造するための方法を用いるフォトリソグラフィシステム。

【請求項27】 光学素子を、光学素子を支持するため の光学ホルダを有しかつ光軸を有する光学取付組立体に おいて支持するための方法であって、

光学ホルダの内周部と光学案子の外周部との3点の接点をほぼ等角に配置して設けるステップと;光学案子を光 30 学ホルダに、対応する3つの接点において光軸に平行な垂線方向に3自由度で拘束するステップと;光学案子を光学ホルダに、対応する3つの接点において光学ホルダの接線方向に他の3自由度で拘束するステップとを含む方法。

【 請求項28 】 垂線方向に拘束するステップが、さらに、

対応する3つの接点の各々の第1の側部を垂線方向において固定して拘束することと;対応する接点の、第1の側部に対向する第2の側部を柔軟に拘束することとを含 40む請求項27に記載の方法。

【請求項29】 接線方向に拘束するステップが、さらに、

対応する3つの接点の各々の第3の側部を垂線方向において固定するように拘束することと;対応する接点の、第3の側部に対向する第4の側部を柔軟に拘束することとを含む請求項27に配載の方法。

【請求項30】 請求項27の光学取付組立体を支持するための方法に従って像が形成された物体。

【請求項31】 請求項27の光学取付組立体を製造す 50

るための方法を用いるフォトリソグラフィシステム。

【請求項32】 光軸と、光学素子の周囲にある複数の取付パッドとを有する光学素子を運動学的に取り付けるための光学取付組立体であって、

中央開口部を有する光学ホルダと;中央開口部に隣接して光学ホルダ上に配置され、それぞれの取付パッドと係合するように適合された複数のプラケットとを含み、各プラケットが、

それぞれの取付パッドの第1の対向面の対に係合して、 10 光軸にほぼ平行な方向に光学ホルダに対して取付パッド が動かないように拘束する軸方向クランプ要素と;それ ぞれの取付パッドの第2の対向面の対に係合して、光学 案子のほぼ接線方向に光学ホルダに対して取付パッドが 動かないように拘束する接線方向クランプ要素とを含む 光学取付組立体。

【 請求項33】 軸方向のクランプ要素が、

それぞれの取付パッドの面と係合するように適合された ほぼ平坦な接触面を有する半球状パッド、および円錐状 軸受要案により回転可能に支持される半球状軸受面と含 む固定拘束要素と;それぞれの取付パッドの対向する面 に係合するように適合されたほぼ平坦な接触面を有する 接触パッドと;接触パッドをそれぞれの取付パッドに対 して付勢するばねとを含む柔軟な拘束要素とを含む詰求 項32に記載の光学取付組立体。

【請求項34】 ばねが板ばねである請求項33に記載の光学取付組立体。

【調求項35】 接線方向のクランプ要素が、

それぞれの取付パッドの面と係合するように適合された ほぼ平坦な接触面を有する半球状パッド、および円錐状 軸受要素により回転可能に支持される半球状軸受面と含 む固定拘束要素と;それぞれの取付パッドの対向する面 に保合するように適合されたほぼ平坦な接触面を有する 接触パッドと、接触パッドをそれぞれの取付パッドに対 して付勢するばねとを含む柔軟な拘束要素とを含む請求 項32に記載の光学取付組立体。

【請求項36】 さらに、ばねの付勢力を調節する手段を含む請求項35に記載の光学取付組立体。

【請求項37】 ばねがコイルばねである請求項36に 記載の光学取付組立体。

【請求項38】 さらに、光学ホルダ上のブラケット間に配置された複数のリテーナクリップであって、光学案子を光学案子の周囲に沿って支持するように適合されたリテーナクリップを含む請求項32に記歳の光学取付組立体。

【請求項39】 複数のプラケットが3個のブラケット である請求項32に配載の光学取付組立体。

【請求項40】 3個のブラケットが、光学素子の動きを6自由度で拘束するように適合されている請求項39に記載の光学取付組立体。

【発明の詳細な説明】

5

[0001]

【技術分野】本発明は、光学取付体を支持するための運 動学的光学取付体に関する。さらに詳細には、本発明 は、半導体ウェハを製造するためのフォトリソグラフィ プロセスのための投影レンズシステムまたは写真カメラ において用いられる光学鏡筒のような光学鏡筒中でレン ズセルを支持するための運動学的光学取付体に関する。

[0002]

【従来の技術】フォトリソグラフィを用いた集積回路の 製造において、光は、レチクルまたはフォトマスク上の 10 パターンの不透明でない部分を通り、次いで投影露光装 置を通って、特別にコーティングされたシリコンまたは 他の半導体材料のウェハに到達する。コーティングのカ バーされていない部分、すなわち光で露光される部分が 硬化する。次いで、硬化していないコーティングを酸浴 により除去する。すると、カバーされていないシリコン の層が変化して多層集積回路の一つの層を生じる。慣用 のシステムは、このプロセスに可視および紫外光を用い る。

【0003】回路パターンの小型化が進むにつれて、投 20 影露光装置の焦点深度は非常に小さくなり、多層集積回 路の回路パターンを正確に重ね合わせることを困難にす る。したがって、フォトリソグラフィシステム全体の設 計の主要な考慮点は、許容差を少なく抑えることにより 精度を遊成するシステムの部品を構築することを含む。 内的、外側または環境の乱れにより生じる振動、ディス トーションまたはミスアライメントのいずれをも最小限 に抑えなければならない。これらの乱れが個々の部品に 影響を与えると、フォトリソグラフィシステムのフォー カス特性は集約的に変わる。

【0004】投影露光装置は、一般に、鏡筒(レンズバ レル)を含み、鏡簡は、その光軸に沿って連続的に位置 合わせされた複数のレンズを支持する。各レンズがレン ズセルに取り付けられる。レンズとレンズセルとの組合 せは、概してレンズセル組立体と称される。慣用のレン ズセル組立体においては、レンズはレンズセルに化学接 着剤または摩擦クランプにより固定される。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】慣用のレンズセル組立 体は幾つかの問題を提示する。窒素またはヘリウムなど 40 の不活性ガスがレンズセル組立体を取り囲む投影露光装 置内に導入されるフォトリソグラフィシステムにおいて は、接着剤が、レンズセル組立体の周囲頭境に害を及ぼ し得るガスを放出することがある。接着剤からのガスは 露光光を吸収する。

【0006】摩擦クランプを用いる慣用のレンズセル組 立体が有する1つの問題は、レンズを保持しまたはレン ズを挟むクランプ力がレンズの面をしばしば変形させる ことである。さらに、投影レンズ組立体が、組立体が製 いをされると、そのクランプ力がレンズを破損すること がある。

【0007】以上の点を考慮して、光学素子の物理的お よび化学的特性を過度に変化させずに光学案子の移動を 拘束するための適量の力を加えることができる、光学素 子を光学取付組立体において運動学的に支持するための 運動学的光学取付体および運動学的光学取付方法が必要 である。

【0008】本発明の利点および目的の一部を以下に記 戦し、また、それらの一部は以下の記載から自明であろ うし、また、本発明の実施により理解されるであろう。 本発明の利点および目的は、特許請求の範囲に特定して 指摘した要素およびそれらの組合せにより理解されかつ **遠成されるであろう。**

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の原理に従って利 益を得るために、本文中に具体化されかつ広く配戯され ているように、本発明の第1の態様は、光軸、外周部、 および前配外周部上にほぼ等角に配置された複数の取付 パッドを有する光学素子を含む光学取付組立体である。 この光学取付組立体は、また、内周部と、内周部上に配 置された、複数の取付パッドに対応する複数のクランピ ングブラケットとを有する光学ホルダとを含む。光学ホ ルダは、光学素子を、それぞれの取付パッドとそれらに 対応する複数のクランピングブラケットとの接点にて支

【0010】本発明の別の態様は、光軸を有する光学素 子と、光学ホルダであって、光学ホルダ周囲に等角に配 置された3つの接点にて光学案子を支持する光学ホルダ とを含む光学取付組立体である。光学菜子は光学ホルダ により6自由度を有して3つの接点にて拘束され、3自 由度が、光軸に平行な垂線方向において存在し、他の3 自由度が、対応する3つの接点における光学ホルダの接 線方向において存在する。

【0011】本発明のさらなる態様は、光学素子を支持 する光学ホルダを有する光学取付組立体を製造するため の方法である。この方法は、複数の取付パッドを光学素 子の外周上にほぼ等角に配置して形成するステップと、 複数の取付パッドを、対応する複数のクランピングプラ ケットにより支持するステップとを含む。複数のクラン ピングブラケットは、光学ホルダの内周上に、光学素子 を光学素子上の複数の取付パッドと光学ホルダ上の対応 するクランピングブラケットとの接点にて支持するため に配倒されている。

【0012】本発明のさらに別の態様は、光学案子を光 学取付組立体において支持するための方法である。 光学 取付組立体は、光学案子を支持するための光学ホルダを 有しかつ光軸を有する。この方法は、光学ホルダの内周 部と光学素子の外周部との接点を3点ほぼ等角に配置し 造者側から生産者側に搬出されるときなどに荒い敗り扱 50 て改けるステップを含む。この方法は、また、光学素子 10

を光学ホルダに、対応する3つの接点において、光軸に 平行な垂線方向に3自由度で拘束し、かつ、光学素子を 光学ホルダに、対応する3つの接点において接線方向に 他の3自由度で拘束するステップとを含む。

【0013】上記の概略的な説明と以下の詳細な説明と は、共に例示的で説明のためのものであり、特許請求の 範囲において権利を請求している本発明を限定するもの ではないことが理解されよう。さらなる利点を以下の記 敬において説明する。それらの一部はその記載から理解 され、一部は本発明の実施により習得されるであろう。 本発明の利点および目的は、特許請求の範囲において記 載された組合せにより得られるであろう。

[0014]

【発明の実施形態】本発明の原理に従う組立体および方 法の具体例について詳細に述べる。具体例は添付図面に 示されている。本発明は、以下の例によってさらに明確 になるであろう。これらの例は、本発明を単に例示する ためのものである。

【0015】本発明の原理に従う光学取付組立体、例え ばレンズセル組立体は、レンズまたはミラーなどの光学 20 **案子を、レンズセルまたはミラーフレームなどの光学ホ** ルダに運動学的に取り付けるのに有用である。本発明の 用途の1つは、半導体装置の製造のためのフォトリング ラフィシステムにおいて用いることである。この用途に おける運動学的取付は、レンズまたはミラーが、レンズ セルまたはミラーフレームにより、6自由度の全てにお いて十分に支持されかつ正確に拘束されることを意味す る。実質上の目的で、本発明をレンズおよびレンズセル に関して記載する。しかし、本発明はこの特定の用途に 限定されない。むしろ、本文中に開示する組立体および 30 方法は、運動学的取付を必要とする同様の構成要素を具 体化するために構築される任意の組立体において用い得 る。

【0016】本発明に従う光学取付組立体は、特に、光 学案子を支持するための運動学的取付が必要である状況 に適用可能であり、光学案子の微小なディストーション を誘発し、化学接着剤を全く用いず、かつ光学素子の位 置を維持するために摩擦に依存していない。さらに、本 発明に従う光学取付組立体は、正確な位置合わせのため に必要な大きな関節をせずに分解および再組み立てを繰 40 り返し行うことができる。

【0017】本発明の原理に従えば、図1に示すよう に、レンズセル組立体100が、クランピングブラケッ トを用いてレンズ110をレンズセル130に取り付け るために設けられる。クランピングブラケットの部品 は、一括して参照番号150で示す。投影レンズ組立体 78 (図7に示す)において、複数のレンズ組立体10 0の全体が投影レンズ組立体 78の光軸 102に沿って 連続的に位置合わせされる。

ほぼ等角に配置された複数の取付パッドを含む。一具体 例において、1組3個の取付パッド112が、互いに1 20度隔てて配置される。取付パッド112は、好まし くは、レンズ110からの突出物として構成されかつレ ンズ110と同一の材料から形成される。各取付パッド 112は、好ましくは、光軸102に平行な垂線方向N に第1の側部112aおよび第2の側部112bを有 し、かつ対応する取付パッド112の接線方向Tにおい て第3の側部112cおよび第4の側部112dを含む 矩形のプレート状突出部である。図1は、底面、上面、 背面および正面にそれぞれ対応する側部112a, 11 2b, 112c, 112dを示す。

【0019】レンズセル130は、レンズセル130の 内周上にほぼ等角に配置された複数のクランプ受座領域 を含み、これらの受座領域に複数のクランプブラケット 150が着座する。前配具体例において、対応する組の 3つのクランプ受座領域132,134,136が互い に120度の間隔をあけて設けられ、3つの取付パッド 112, 114および116の組を受ける。レンズセル 130はまた、レンズセル130の内周上に配置された 複数のリテーナクリップ138を含み得る。リテーナク リップ138は環状ステップ142に留め付けられる。 複数のリテーナクリップ138がレンズ110を過度に 拘束することなく重力荷重を分散するために設けられ る。リテーナクリップ138は、光軸102の方向でレ ンズ110の重量の一部を支持するための6個(そのう ち4個が図1に示されている) 1組のカンチレバー(片 持ちばり)ブレードを含み得る。リテーナクリップ13 8は光軸102の方向に柔軟性がある。リテーナクリッ プ138はレンズ110をさらに分散して支持し、重力 による歪みに抗する。6個1組のリテーナクリップ13 8の2個づつの3組が、3つのクランピングブラケット 150の各々の間に均等な間隔で配置されている。 リテ ーナクリップ138の他の組数、例えば、3個,9個ま たはそれより多数のクリップの組を用いて環状ステップ 142の周上に均等な間隔で配置することも可能であ る。

【0020】図示された具体例において、3つのクラン ピングブラケットの組152,154および156が、 3つの取付パッド112, 114, および116の組の 移動を拘束するために設けられる。3つの取付パッド1 12, 114, 116とそれぞれのクランピングブラケ ット152,154,156との3つのペアリングがレ ンズ110とレンズセル130との3つの接点を生じ る。本発明の原理に従えば、レンズ110はレンズセル 130により、この3つの接点にて支持および拘束され る。

【0021】各クランピングブラケット150は、レン ズ110を、光軸102に平行な垂線方向Nにおいて、 【0018】レンズ110は、レンズ110の外周上に 50 および、対応するクランピングブラケット150におけ

るレンズ110の接線方向Tにおいて支持または拘束す る。図1に示した具体例において、例えば、クランピン グプラケット152はレンズ110の取付パッド112 を、垂線方向N2において、および取付パッド112位 置でのレンズ110の接線方向T₂において支持または 拘束する。同様に、クランピングプラケット154およ び156は、それぞれ取付パッド114および116 を、それぞれ垂線方向NaおよびNeと接線方向Taお よびT。とにおいて支持または拘束する。本発明の原理 に従えば、クランピングブラケット152, 154およ び156は、レンズ110をレンズセル130に対して 6 つの自由度で支持または拘束し、このうち3つの自由 度は垂線方向N2、NaおよびNoに存在し、その他の 3 つの自由度は、対応する接点におけるレンズの接線方 向T₂、TaおよびToに存在する。

【0022】図2(A)および図2(B)は、取付パッ ド112の各々が垂線方向Nおよび接線方向Tにおいて どのように支持または拘束されるかを示す。取付パッド 112の側面図を示す図2(A)において、取付パッド 1 1 2 の底側部 1 1 2 a が固定止めパッド 1 7 2 により 拘束され、上側部112bが、上側部112bを底側部 1 1 2 a に対して押し付ける弾力性のある止めパッド1 7.4により拘束される。同様に、取付パッド1.1.2の端 面図を示す図2 (B) において、取付パッド112の後 側部112cが固定止めパッド162により拘束され、 前側部112dが、前側部112dを後側部112cに 対して押し付ける弾力性のある止めパッド164により 拘束される。

【0023】固定止めパッド162は、円錐状ベアリン グ168内で自由に回転可能な半球状パッド166を含 み得る。したがって、弾力性のある止めパッド164が 固定止めパッド162を押すと、半球状パッド166の 平坦面が円錐状ペアリング168内で回転して、取付パ ッド112の後側部112cと運動学的に完全な接触を することができる。同様に、固定止めパッド172は、 円錐状ペアリング178内で自由に回転可能な半球状パ ッド176を含み得る。したがって、弾力性のある止め パッド174が固定止めパッド172を押すと、半球状 パッド176の平坦面が円錐状ベアリング178内で回 転して、取付パッド112の底側部112aと運動学的 40 に完全な接触をすることができる。

【0024】図3は、好ましいクランピングブラケット 150の構造を詳細に示す。クランピングプラケット1 52、154および156はそれぞれ同様に構成されて いる。クランピングプラケット150は、各々、固定止 めパッド162と、接線方向Tにおいて固定止めパッド 162と反対側の弾力性のある止めパッド164とを収 容するための接線方向のクランピングブロック160を 含む。取付パッド112に関しては、固定止めパッド1 **62は後側部112cに対する物理的止め接触をもたら 50 スロットCの半径方向両側に配置された曲げスロットD**

し、弾力性のある止めパッド164は、前側部1124 を後側112cに対して接線方向Tにおいて押し付ける ために調節可能な弾性の止め接触をもたらす。図1およ び3に示した具体例において、固定止めパッド162 は、自由に回転可能でかつベアリングパッド168によ り支持される半球状パッド166から構成され、弾力性 のある止めパッド164は、ばね165および接触パッ ド167から構成されている。ばね165の剛さは、前 側112dを後側112cに対して押し付けるばね力を 増大または減少させるために調節することができる。そ して、ばね力は、半球状パッド166の平坦面をペアリ ングパッド168の周囲で回転させ、後側112cと運 **動学的な完全接触をさせる。図4に示すように、鯛節** は、レンズセル130の周上にクランピング受け座領域 132、134および136の各々に隣接して設けられ た複数のアクセス用開口部192の1つから、ねじ16 3をレンチ190を用いて締め付けることにより行うこ とができる。

【0025】図3は、また、クランピングプラケット1 50が、固定止めパッド172と、垂線方向Nにおいて 固定止めパッド172に対向する側にある弾力性のある 止めパッド174とを含む様子を示す。取付パッド11 2に関しては、固定止めパッド172が底側部112a に対する物理的止め接触をもたらし、弾力性のある止め パッド174が、上側部112bを垂線方向Nにおいて 底側部112aに対して押し付けるために調節可能な弾 性ストップ接触をもたらす。固定止めパッド172は、 自由に回転可能でかつベアリングパッド178により支 持される半球状パッド176から構成され得、弾力性の ある止めパッド174は、ばねまたは曲げ部材175お よび接触パッド177から構成される。ばね175の剛 さは、上側部112bを底側部112aに対して押し付 けるばね力を増大または減少させるために調節すること ができる。そして、ばね力は半球状パッド176の平坦 面をベアリングパッド178の周囲で回転させ、底側1 12aと運動学的完全接触をさせる。網節は、ねじ17 3を締め付けることにより行うことができる。ねじ17 3は、手操作調節のための刻み付きヘッド、または、例 えばレンチ(図示せず)を用いた調節のための六角ヘッ ドを有し得る。

【0026】レンズセル130は、レンズ110と、半 径方向に形成された複数の半径方向曲げマウントAを有 する。この具体例において、半径方向曲げマウントは、 各々、輪郭Eで示された領域の周囲に配置された3つの 屈曲セグメントの組を含む。

【0027】半径方向曲げマウントAの中央に、クラン ピングプラケット150のための取付け部Bが形成され ている。半径方向曲げマウントAは、レンズセル130 上に形成された曲げスロットCにより分割され、かつ、

8.4からの光エネルギーのビームをレンズ組立体78に 導く。ビームはレチクル80の異なる部分を選択的に照 射し、かつウェハ68を露光する。図7において、照射 源84はレチクルステージ76より上方に支持されているように示されている。しかし、典型的には、照射源8 4は装置フレーム72の側部の一方に固定され、照射源 84からのエネルギービームが、照射光学組立体86に

12

を介してレンズセル130に取り付けられている。曲げスロットCおよびDは、ワイヤ電気機械加工をレンズセル130に施すことにより形成することができる。クランピングプラケット150を半径方向曲げマウントAの中央に取り付けることにより、レンズ110とレンズセル130とが異なる熱膨張係数または膨張率を有するときのレンズ110とレンズセル130との膨張率の差を調節することができる。半径方向曲げマウントAは半径方向には延性を有さず、接線および光軸方向において高い延性を有する。それゆえ、レンズ110を半径方向はできる。それゆえ、レンズ110を半径方向はできる。とができる。といるとの膨張率の差を調節し、レンズ110とレンズセル130との膨張率の差を調節し、レンズ110の歪みを最小化することができる。

【0033】レンズ組立体78が、レチクル80を通過する光をウェハ68に投影および/または集光する。装置21の設計に従って、レンズ組立体78はレチクル80に照射される像を拡大または縮小することができる。レンズ組立体78は、倍率1倍の倍率系でもよい。

よりレチクルステージ76の上方に向けられる。

【0028】クランピングブラケット150が半径方向曲げマウントに取り付けられたときの半径方向曲げマウントAの屈曲セグメントに対する機械的応力を防止するために、半径方向曲げマウントAとレンズセル130とを結合するための結合機構が設けられる。この機構は、半径方向曲げマウントAとレンズセル130を固定する20ためのプレート部材Eを含み、少なくとも1つのねじまたはピンによりプレート部材Eを介して取り付けられる。この結合機構は、レンズセル組立体100を構築した後に除去してよい。

【0034】ウェハステージ66は、以下に詳細に論じるように、レベリングシフトの問題および回転の問題が実質的に減少するように安定される。本発明の原理は、レチクル80を位置決めするときのレチクルステージ76にもあてはまる。

【0029】図5および6は、それぞれ、完全に組み立てられたレンズセル組立体100の斜視図および上面図である。図10および図11は、それぞれ、レンズセル組立体100の図6のA-A、B-Bに沿った断面図であり、運動学的取付組立体をもたらすクランピングブラケット150を示す。

【0035】レチクルステージ76は、レチクル80をレンズ組立体78およびウェハ68に対して保持しかつ正確に位置付ける。ウェハステージ66も幾分同様に、ウェハ68をレチクル80の照射部の投影像に対して保持しかつ位置付ける。図7に示した実施形態において、ウェハステージ66およびレチクルステージ76は複数のモータ10により位置決めされる。装置21は、設計に依存し、ウェハステージ66およびレチクルステージ76を移動させるための追加のサーボ駆動ユニット、リニアモータおよび平面モータを含むことができる。

【0030】レンズセル組立体100は、フォトリソグラフィプロセスにおける露光装置21との組合せにおいて特に有用である。図7に示すような露光装置21は、その動作において、集積回路のパターンをレチクル80から半導体ウェハ68に転写する。露光装置21は、ベース82、すなわち、フロアもしくは地面または他の支持構造体に載置される。

【0036】幾つかの異なるタイプのフォトリングラフィ装置が存在する。例えば、露光装置21を、レチクル80からのパターンをウェハ68上に、レチクル80およびウェハ68を同期して移動させつつ露光する走査型のフォトリソグラフィシステムとして用いることができる。走査型のフォトリソグラフィ装置において、レチクル80はレチクルステージ76により、レンズ組立体78の光軸に対して垂直に移動され、ウェハ68はウェハステージ66により、レンズ組立体78の光軸に対して垂直に移動される。レチクル80およびウェハ68の走査は、レチクル80とウェハ68とが同時に移動する間にないま

【0031】装置フレーム72は硬質であり、露光装置 垂直に移動 21の部品を支持する。装置フレーム72の設計は、露 査は、レラ 光装置21の残りの部分の設計の条件に適合するように 40 に生じる。変化し得る。装置フレーム72は、レチクルステージ7 6、ウェハステージ66、レンズ組立体78、および照 対系74をベース64の上方に支持する。あるいは、例 光するスラ えば、ウェハステージ66およびレチクルステージ7 フィシスラ 6、照射系74ならびにレンズ組立体78を、別々のそ れぞれ独立した構造体 (図示せず)を用いてベース64 露光中に、の上方に支持することもできる。 て定位置に

【0037】あるいは、露光装置21は、レチクル80 およびウェハ68が静止している間にレチクル80を露光するステップアンドリピートタイプのフォトリソグラフィシステムであってもよい。ステップアンドリピートプロセスにおいて、ウェハ68は、個々のフィールドの露光中に、レチクル80およびレンズ組立体78に対して定位置にある。次いで、連続する露光ステップの間に、ウェハ68を、半導体ウェハ68の次のフィールドが露光のためにレンズ組立体78およびレチクル80に

【0032】照射系74は照射源84および照射光学組 立体86を含む。照射源84は光エネルギーのビーム

(照射線)を放射する。照射光学組立体86は、照射源 50 対して位置付けられるようにウェハステージ66により

連続的にレンズ組立体78の光軸に対して垂直に移動す る。このプロセスに続いて、レチクル80上の像がウェ ハ68のフィールド上に、半導体ウェハ68の次のフィ ールドがレンズ組立体78およびレチクル80に対して 位置付けられるように連続的に露光される。

【0038】しかし、本文中に示される露光装置21の 使用は、半導体製造のためのフォトリソグラフィシステ ムに限定されない。露光装置21は、例えば、液晶ディ スプレイ装置のパターンを矩形のガラスプレート上に鍵 光するLCDフォトリソグラフィシステム、または薄膜 10 磁気ヘッドを製造するためのフォトリソグラフィシステ ムとして用いることができる。さらに、本発明は、マス クおよび基板をレンズ組立体を用いずに近接して配置す ることによりマスクパターンを露光するプロキシミティ フォトリソグラフィシステムに適用することができる。 さらに、本文中に示される本発明は、他の半導体処理股 - 備、エレベータ、 電気剃刀、機械加工具、 金属切断機、 検査機およびディスクドライブを含む他の装置において 用いることができる。

【0039】 照射源84は、g線(436nm)、i線 20 (365 nm)、KrFエキシマレーザ (248 n m)、ArFエキシマレーザ (193nm) およびF2 レーザ (157 nm) にすることができる。あるいは、 照射源84は、X線および電子ビームなどの荷電粒子ビ ームを用いることもできる。例えば、電子ビームを用い る場合には、熟電子放出タイプのランタン六ホウ化物 (LaBa) またはタンタル (Ta) を電子銃として用 いることができる。さらに、電子ビームを用いる場合に は、マスクを用いるか、または、マスクを用いずに基板 上にパターンを直接形成できるように露光装置を構成す 30 ることができる。

【0040】レンズ組立体78に関しては、選紫外線、 例えばエキシマレーザが用いられるときには、ガラス材 料、例えば紫外線を透過させる水晶および蛍石が好まし く用いられる。F2タイプのレーザまたはX線を用いる ときには、レンズ組立体18は、好ましくは、カタディ オプトリックまたは屈折型にすべきであり(レチクルも また反射タイプが好ましい)、電子ビームを用いるとき には、低子光学察子は、電子レンズおよび偏光器を含む のが好ましい。電子ビームの光路は真空状態にすべきで 40 ある。

【0041】また、波長が200nm以下の真空紫外線 (VUV)を用いる露光装置に関しては、カタディオプ トリック型の光学系の使用を考え得る。カタディオプト リック型の光学系の例は、公開特許公報に公開された特 開平8-171054号およびそれに対応する米国特許 第5,668,672号と、特開平10-20195号 およびそれに対応する米国特許第5、835、275号 に開示された内容を含む。これらの場合において、反射 型光学装置は、ビームスプリッタおよび凹面鏡を組み込 50 できる。種々の精度を維持するために、組立の前後に、

んだカタディオプトリック光学系にすることができる。 公開特許公報に公開された特開平8-334695号お よびそれに対応する米国特許第5,689,377号 と、特別平10-3039号およびそれに対応する米国 特許出願第873,606号(出願日は97年6月12 日)もまた、凹面鏡などを組み込みかつビームスプリッ タを有さない反射屈折型光学系を用いており、本発明と 共に用いることができる。上記の米国特許における開示 と、公開特許公報において公開された日本国特許出願と を援用して本文の記載の一部とする。

【0042】さらに、フォトリソグラフィシステムにお いて、リニアモータ (米国特許第5, 623, 853号) または5、528、118号を参照のこと)をウェハス テージまたはレチクルステージにおいて用いるときに、 リニアモータは、空気ベアリングを用いる空気浮上タイ プ、または、ローレンツカもしくは誘導抵抗力を用いる 磁気浮上タイプにすることができる。さらに、ステージ は、ガイドに沿って移動し得、または、ガイドを用いな いガイドレスタイプのステージであり得る。米国特許第 5,623,853号および5,528,118号の開 示を援用して本文の記載の一部とする。

【0043】あるいは、ステージの1つは、ステージを 電磁力により駆動させる平面モータにより駆動され得 る。この電磁力は、2次元的に配置された磁石を有する 磁石ユニットと、磁石ユニットと対向して2次元的に配 置されたコイルを有するアーマチュアコイルユニットと により発生される。このタイプの駆動システムにより、 磁石ユニットまたはアーマチュアコイルユニットのいず れか一方がステージに連結され、他方がステージの移動 面側に取り付けられる。

【0044】上記のようなステージの移動は、フォトリ ソグラフィシステムの性能に影響を与えることがある反 力を生じる。ウェハ(基板)ステージの運動により生じ る反力は、米国特許第5,528,118号に記載さ れ、特開平8-166475号に公開されているような フレーム部材を用いることによりフロア(地面)に機械 的に放出することができる。さらに、レチクル(マス ク)ステージの運動により生じる反力は、米国特許第 5,874,820号に記載され、特開平8-3302 24号に公開されているようなフレーム部材を用いるこ とによりフロア(地面)に機械的に放出することができ る。米国特許第5,528,118号および5,87 4,820号ならびに、日本国特許出願開示第8-33 0224号を援用して本文の記載の一部とする。

【0045】以上に記載したように、上記の具体例に従 うフォトリソグラフィシステムは、特許請求の範囲に記 載された各要案を含む種々のサブシステム (構成部品) を、規定の機械的精度、電気的精度および光学的精度が 維持されるように組み立てることにより構築することが 全ての光学系を、その光学的精度を達成するように調整する。同様に、全ての機械系および電気系を、それぞれの電気的精度および光学的精度を達成するように調節する。各サブシステムをフォトリソグラフィシステムに組み立てるプロセスは、各サブシステム間の機械的インタフェース、電気回路配線連結および空気圧給排連結を含む。 すうまでもなく、種々の各サブシステムからフォトリソグラフィシステムからフォトリソグラフィシステムを組み立てたなり、を組み立てるプロセスも存在する。種々のサブシステムを組み立てるプロセスも存在する。種々のサブシステムを用いてフォトリソグラフィシステムを組み立てたなり、完成したフォトリソグラフィシステムにおいて全ての精度が維持されることを保証するために全体の調整を行う。さらに、温度および清潔度が調節されているク

【0046】さらに、半導体デバイスを、上記装置を用いて、図8に概略的に示したプロセスにより加工することができる。ステップ301において、デバイスの機能および性能特性を設計する。次いで、ステップ302において、パターンを有するマスク (レチクル)を前の設計ステップに従って設計し、並行するステップ303に20おいてウェハをシリコン材料から製造する。ステップ302において設計されたマスクパターンをステップ303で製造したウェハ上に、本文中の先に記載した本発明の原理に従うフォトリソグラフィシステムにより露光する。ステップ305において、半導体装置を組み立て(ダイシングプロセスを含む)、最後にステップ306においてデバイスを検査する。

リーンルーム内で露光装置を製造することが望ましい。

【0047】図9は、半導体装置を加工する場合の上記ステップ304の詳細なフローチャートの例である。ス 30テップ311 (酸化ステップ) においてウェハ表面を酸化する。ステップ312 (CVDステップ) において絶縁フィルムをウェハ面上に形成する。ステップ313

(電極形成ステップ)において、電極をウェハ上に蒸箱により形成する。ステップ314 (イオン注入ステップ)においてイオンをウェハに注入する。上記のステップ311~314は、ウェハ処理中のウェハのための前処理ステップを構成し、各ステップにおいて、処理の必要条件に応じた選択が行われる。

【0048】ウェハ処理の各ステージにおいて、上記の 40 前処理ステップが完了したならば、以下の処理後ステップを実行する。処理後、最初に、ステップ315 (フォトレジスト形成ステップ) において、フォトレジストをウェハに逸布する。次いで、ステップ316 (露光ステップ) において、上記露光装置を用いてマスク (レチクル) の回路パターンをウェハに転写する。次いで、ステップ317 (現像ステップ) において、露光されたウェ

ハを現像し、ステップ318 (エッチングステップ) において、残留フォトレジスト (露光された材料面) をエッチングにより除去する。ステップ319 (フォトレジスト除去ステップ) において、エッチング後に残った不要なフォトレジストを除去する。

16

【0049】これらの前処理および後処理ステップの繰り返しにより、複数の回路パターンを形成する。

【0050】当業者には、以上に記載したレンズセル組立体およびその方法、本発明のために選択した材料、フォトリソグラフィシステムの構成ならびに本発明の他の態様に、本発明の範囲または精神から逸脱せずに種々の改良および変更を行えることが明らかであろう。

【0051】本発明の他の具体例は、本文中に開示した本発明の詳細な説明および実施形態を考慮することにより当業者に明らかになるであろう。詳細な説明および例は単に例示とみなされ、本発明の範囲および精神は特許請求の範囲およびその均等物により示されるものとする。

[0052]

【発明の効果】本発明の光学素子の運動学的光学取付体 および運動学的光学取付方法によれば、光学素子の物理 的および化学的特性を過度に変化させずに光学素子の移 動を拘束することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明の原理に従う光学取付組立体の 部分分解斜視図である。

【図2】図2(A)は、取付パッドの部分側面図を示す概念図であり、図2(B)は、取付パッドの端面図を示す概念図である。

【図3】図3は、図1に示したクランピングブラケット の分解斜視図である。

【図4】図4は、図3に示した取付パッドおよび取付ブラケットの部分斜視図である。

【図5】図5は、完全に組み立てられた、本発明の原理 に従う光学取付組立体の斜視図である。

【図6】図6は、図5に示した光学取付組立体の上面図である。

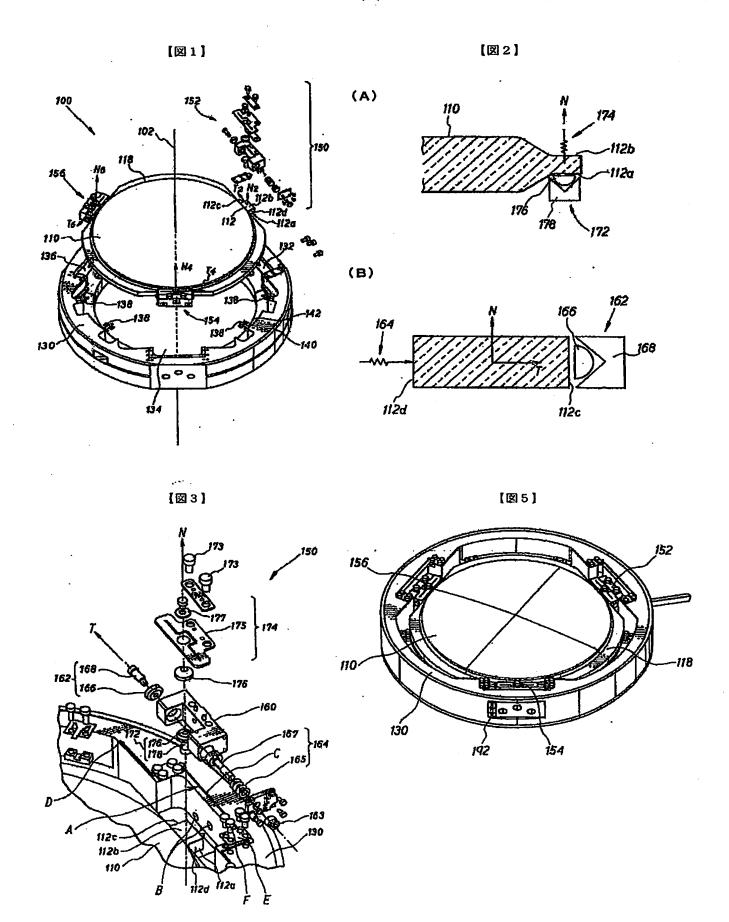
【図7】図7は、本発明の原理に従う光学取付組立体を 用いることができる蘇光装置の立面図である。

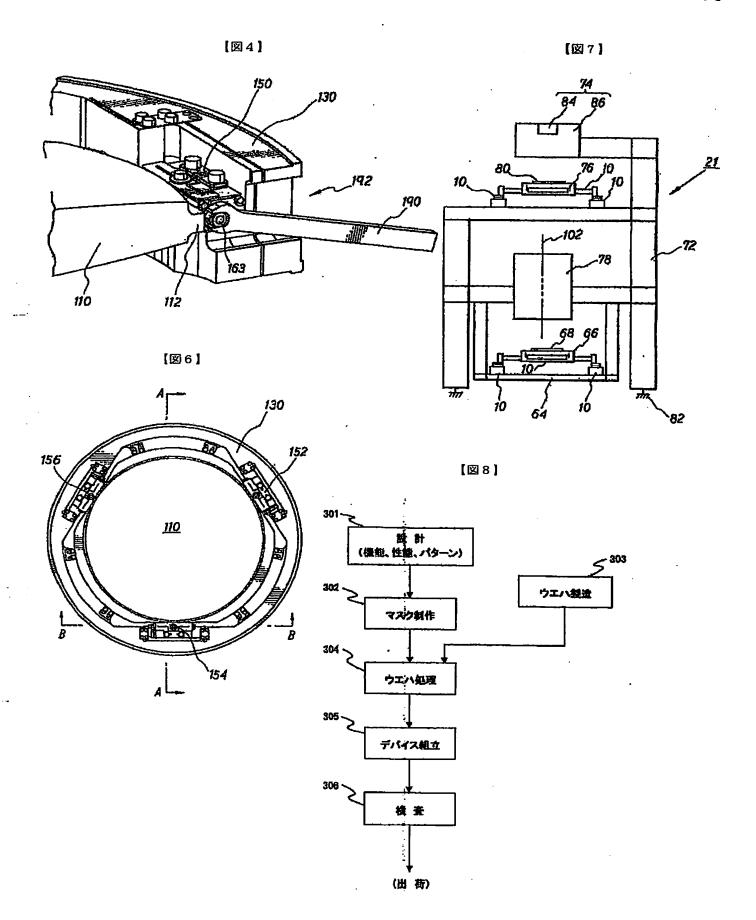
【図8】図8は、本発明の原理に従う半導体ウェハの製造プロセスの概要を示すフローチャートである。

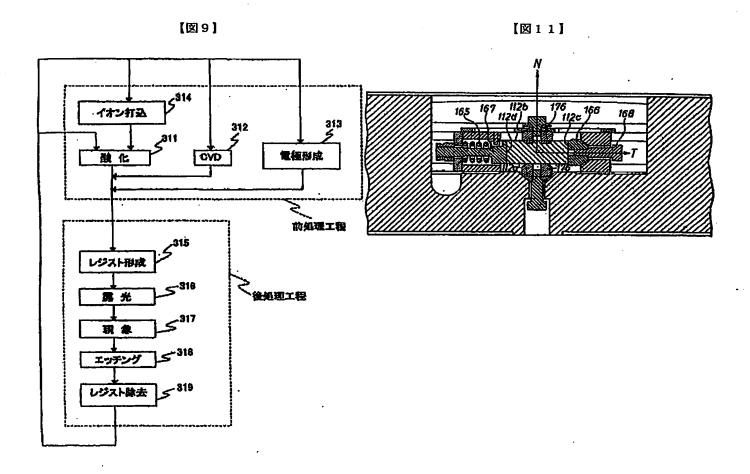
【図9】図9は、半導体ウェハの製造プロセスの概要を さらに詳細に示すフローチャートである。

【図10】図10は、光学取付組立体の、図6の線A-Aにおける断面図である。

【図11】図11は、光学取付組立体の、図6の線B-Bにおける断面図である。







【図10】

